

武汉华中数控股份有限公司

关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开了第十二届董事会三十二次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆华中数控技术有限公司（以下简称“重庆华中数控”）申请银行授信提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司全资子公司重庆华中数控为保证业务持续发展，拟合计向银行申请授信 3,700 万元；其中一年期的授信金额为 2,700 万元，三年期的授信金额为 1,000 万元。为支持重庆华中数控经营发展，公司拟为本次申请授信提供担保，担保金额 3,700 万元，担保期与授信期一致。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人企业简介

企业名称：重庆华中数控技术有限公司

成立日期：2016 年 8 月 15 日

法定代表人：万谦

注册地址：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：电气、数控系统、自动化生产线集成及销售；智能数控设备、机器人的研发、生产、销售及技术服务；教学仪器设备、实验室实训设备的研发、生产、销售；数控设备再制造；货物及技术进出口；智能制造技术咨询、推广、

交流。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	武汉华中数控股份有限公司	100%	2,000

与公司存在的关联关系：公司持有重庆华中数控 100%的股权。

（二）被担保人最近一年及一期财务情况

资产状况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	9,466.74	9,810.54
总负债	6,146.45	6,957.91
净资产	3,176.61	2,712.78

经营情况

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	7,711.27	4,309.15
营业利润	130.39	-467.66
净利润	105.57	-463.83

注：以上 2023 年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计，重庆华中数控数据为合并口径数据。

（三）其他

重庆华中数控不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

本次重庆华中数控向银行申请的授信期限与担保期限一致，担保金额将依据重庆华中数控与银行最终签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

重庆华中数控本次申请银行授信主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经营发展，重庆华中数控为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 20,225.53 万元（不含对合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.18%；公司及其子公司对子公司的担保总额为 65,433.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.40%；公司及控股子公司的担保总额为 85,659.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.58%。本次公司为重庆华中数控申请授信合计 3,700 万元提供担保，为佛山登奇申请授信 1,000 万元提供担保，为华数南机继续申请授信 1,000 万元提供担保后（详见披露于同日的公告，公告编号 2025-006、2025-007），公司及控股子公司担保总额为 90,359.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.41%，公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十一日